

エネルギーコストをダウン

ultraFLOW

冷却効率をアップ



ウルトラフロー 紹介動画 ▶



将長

1 大流量設計 最大約4倍流量UP

・弊社従来品ノンドリップタイプとの比較

冷却効率の向上により関連機器の投資コストとランニングコストを低減

2 液ダレ防止

液ダレによる電子機器の故障を防止

3 コンパクト設計 最大約50% 軽量化



* 弊社従来品ノンドリップタイプとの比較

装置の総重量の軽量化に貢献

- 4 豊富なオプション
 - ◆ 本体材質はアルミとステンレスから選択可能
 - ◆ 誤接続防止のためのカラーコード



ステンレス製



アルミ製



半導体製造装置向けチラー





● 製品仕様

シリーズ		287 / 288	487 /488	587 / 588		687	787 / 788
呼径		5mm (1/4")	8mm (5/16")	12mm (1/2")		15mm (3/5")	20mm (4/5")
最高使用圧力		1MPa					
最低破壊圧力		4MPa					
本体材質	アルミ (硬質アルマイ ト処理)	0	0	0		0	0
	ステンレス	0	0	0		対応可	0
シール材質		·				ロロシリコンゴム (FVMQ) 温度範囲:-40℃~150℃	
KV値		0.93 / 1.21	2.93	8.08		10.3	15.7
CV値		1.08 / 1.40	3.39	9.34		11.9	18.2
空気混入量		0.017ml	0.04ml	0.022ml		0.076ml	0.21ml
液ダレ量		0.006ml	0.01ml	0.025ml		0.014ml	0.035ml
オプション		識別カラーコード					

● 取付仕様

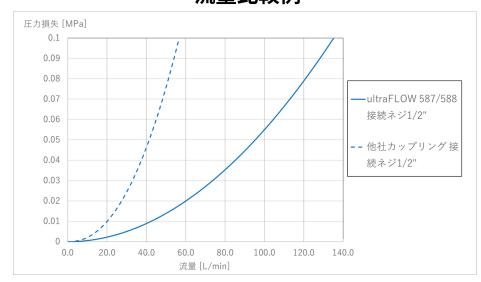








流量比較例



●アクセサリー

シール材質









